



FQD1N60C / FQU1N60C

600V N-Channel MOSFET

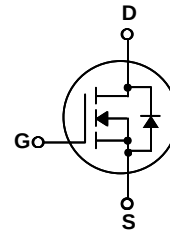
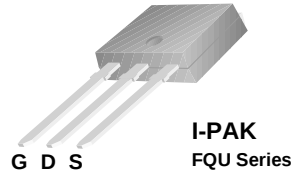
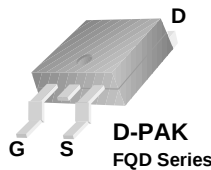
General Description

These N-Channel enhancement mode power field effect transistors are produced using Corise Semiconductor's proprietary, planar stripe, DMOS technology.

This advanced technology has been especially tailored to minimize on-state resistance, provide superior switching performance, and withstand high energy pulse in the avalanche and commutation mode. These devices are well suited for high efficiency switch mode power supply.

Features

- 1A, 600V, $R_{DS(on)} = 11.5\Omega$ @ $V_{GS} = 10V$
- Low gate charge (typical 4.8nC)
- Low C_{rss} (typical 3.5 pF)
- Fast switching
- 100% avalanche tested
- Improved dv/dt capability



Absolute Maximum Ratings

$T_C = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted

Symbol	Parameter	FQD1N60C / FQU1N60C	Units
V_{DSS}	Drain-Source Voltage	600	V
I_D	Drain Current - Continuous ($T_C = 25^\circ\text{C}$)	1	A
	- Continuous ($T_C = 100^\circ\text{C}$)	0.6	A
I_{DM}	Drain Current - Pulsed (Note 1)	4	A
V_{GSS}	Gate-Source Voltage	± 30	V
E_{AS}	Single Pulsed Avalanche Energy (Note 2)	33	mJ
I_{AR}	Avalanche Current (Note 1)	1	A
E_{AR}	Repetitive Avalanche Energy (Note 1)	2.8	mJ
dv/dt	Peak Diode Recovery dv/dt (Note 3)	4.5	V/ns
P_D	Power Dissipation ($T_A = 25^\circ\text{C}$)*	2.5	W
	Power Dissipation ($T_C = 25^\circ\text{C}$)	28	W
	- Derate above 25°C	0.22	W/ $^\circ\text{C}$
T_J, T_{STG}	Operating and Storage Temperature Range	-55 to +150	$^\circ\text{C}$
T_L	Maximum lead temperature for soldering purposes, 1/8" from case for 5 seconds	300	$^\circ\text{C}$

Thermal Characteristics

Symbol	Parameter	Typ	Max	Units
$R_{\theta JC}$	Thermal Resistance, Junction-to-Case	--	4.53	$^\circ\text{C/W}$
$R_{\theta JA}$	Thermal Resistance, Junction-to-Ambient*	--	50	$^\circ\text{C/W}$
$R_{\theta JA}$	Thermal Resistance, Junction-to-Ambient	--	110	$^\circ\text{C/W}$

Symbol	Parameter	Test Conditions	Min	Typ	Max	Units
--------	-----------	-----------------	-----	-----	-----	-------

Off Characteristics

BV_{DSS}	Drain-Source Breakdown Voltage	$V_{GS} = 0\text{ V}, I_D = 250\text{ }\mu\text{A}$	600	--	--	V
$\Delta BV_{DSS} / \Delta T_J$	Breakdown Voltage Temperature Coefficient	$I_D = 250\text{ }\mu\text{A}$, Referenced to 25°C	--	0.6	--	V/°C
I_{DSS}	Zero Gate Voltage Drain Current	$V_{DS} = 600\text{ V}, V_{GS} = 0\text{ V}$	--	--	1	μA
		$V_{DS} = 480\text{ V}, T_C = 125^\circ\text{C}$	--	--	10	μA
I_{GSSF}	Gate-Body Leakage Current, Forward	$V_{GS} = 30\text{ V}, V_{DS} = 0\text{ V}$	--	--	100	nA
I_{GSSR}	Gate-Body Leakage Current, Reverse	$V_{GS} = -30\text{ V}, V_{DS} = 0\text{ V}$	--	--	-100	nA

On Characteristics

$V_{GS(th)}$	Gate Threshold Voltage	$V_{DS} = V_{GS}, I_D = 250\text{ }\mu\text{A}$	2.0	--	4.0	V
$R_{DS(on)}$	Static Drain-Source On-Resistance	$V_{GS} = 10\text{ V}, I_D = 0.5\text{ A}$	--	9.3	11.5	Ω
g_{FS}	Forward Transconductance	$V_{DS} = 40\text{ V}, I_D = 0.5\text{ A}$ (Note 4)	--	0.75	--	S

Dynamic Characteristics

C_{iss}	Input Capacitance	$V_{DS} = 25\text{ V}, V_{GS} = 0\text{ V},$ $f = 1.0\text{ MHz}$	--	130	170	pF
C_{oss}	Output Capacitance		--	19	25	pF
C_{rss}	Reverse Transfer Capacitance		--	3.5	4.5	pF

Switching Characteristics

$t_{d(on)}$	Turn-On Delay Time	$V_{DD} = 300\text{ V}, I_D = 1.1\text{ A},$ $R_G = 25\text{ }\Omega$ (Note 4, 5)	--	7	24	ns
t_r	Turn-On Rise Time		--	21	52	ns
$t_{d(off)}$	Turn-Off Delay Time		--	13	36	ns
t_f	Turn-Off Fall Time		--	27	64	ns
Q_g	Total Gate Charge	$V_{DS} = 480\text{ V}, I_D = 1.1\text{ A},$ $V_{GS} = 10\text{ V}$ (Note 4, 5)	--	4.8	6.2	nC
Q_{gs}	Gate-Source Charge		--	0.7	--	nC
Q_{gd}	Gate-Drain Charge		--	2.7	--	nC

Drain-Source Diode Characteristics and Maximum Ratings

I _S	Maximum Continuous Drain-Source Diode Forward Current	--	--	1	A		
I _{SM}	Maximum Pulsed Drain-Source Diode Forward Current	--	--	4	A		
V _{SD}	Drain-Source Diode Forward Voltage	V _{GS} = 0 V, I _S = 0.5 A		--	--	1.4	V
t _{rr}	Reverse Recovery Time	V _{GS} = 0 V, I _S = 1.1 A,		--	190	--	ns
Q _{rr}	Reverse Recovery Charge	dI _F / dt = 100 A/μs (Note 4)		--	0.53	--	μC

Notes:

1. Repetitive Rating ; Pulse width limited by maximum junction temperature
2. $L = 59\text{ mH}$, $I_{AS} = 1.1\text{ A}$, $V_{DD} = 50\text{ V}$, $R_G = 25\text{ }\Omega$, Starting $T_J = 25^\circ\text{C}$
3. $I_{SD} \leq 1.1\text{ A}$, $dI/dt \leq 200\text{ A}/\mu\text{s}$, $V_{DD} \leq BV_{DSS}$, Starting $T_J = 25^\circ\text{C}$
4. Pulse Test : Pulse width $\leq 300\mu\text{s}$, Duty cycle $\leq 2\%$
5. Essentially independent of operating temperature

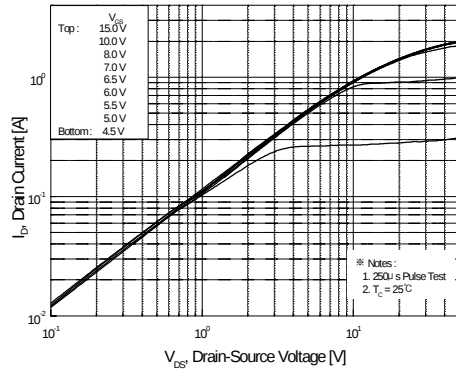


Figure 1. On-Region Characteristics

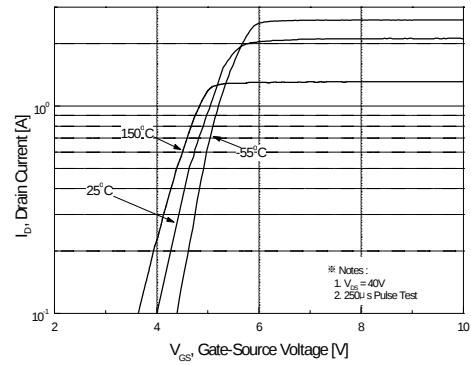


Figure 2. Transfer Characteristics

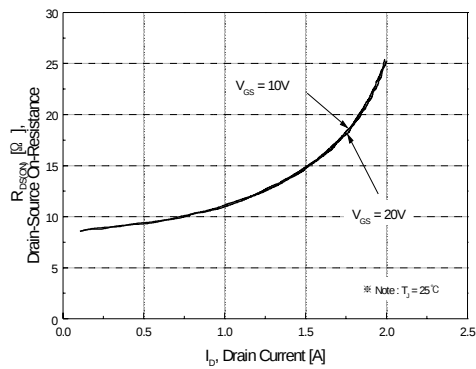


Figure 3. On-Resistance Variation vs Drain Current and Gate Voltage

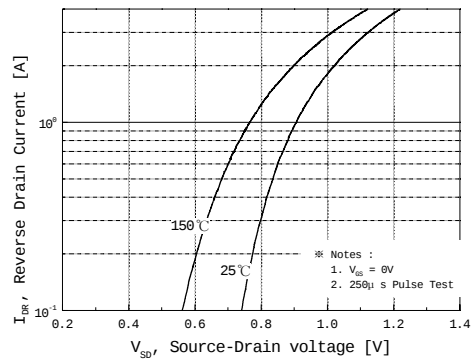


Figure 4. Body Diode Forward Voltage Variation with Source Current and Temperature

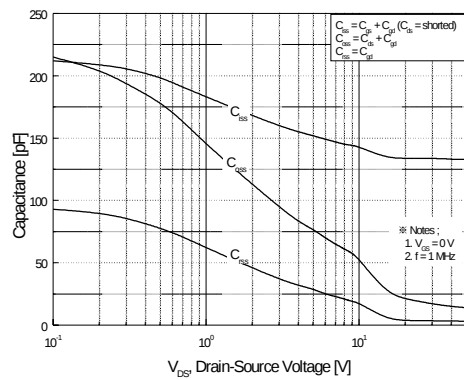


Figure 5. Capacitance Characteristics

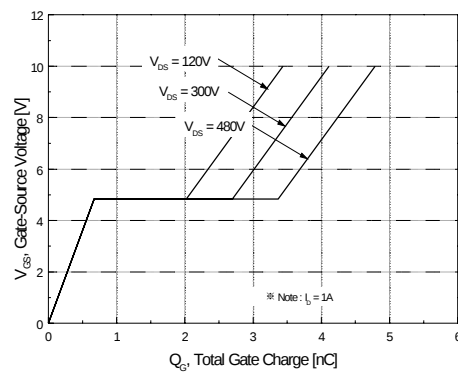


Figure 6. Gate Charge Characteristics

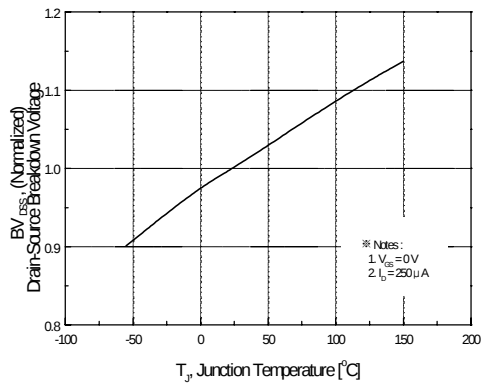


Figure 7. Breakdown Voltage Variation vs Temperature

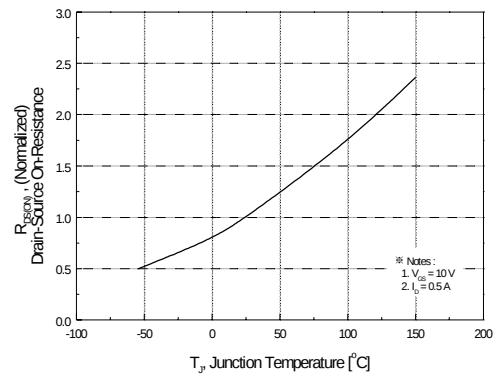


Figure 8. On-Resistance Variation vs Temperature

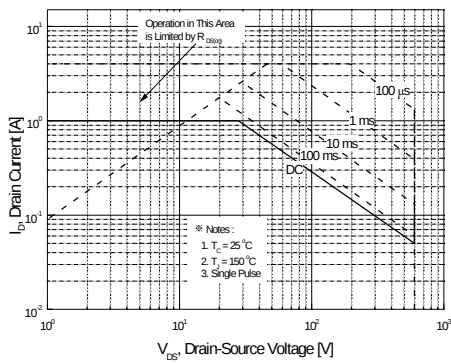


Figure 9. Maximum Safe Operating Area

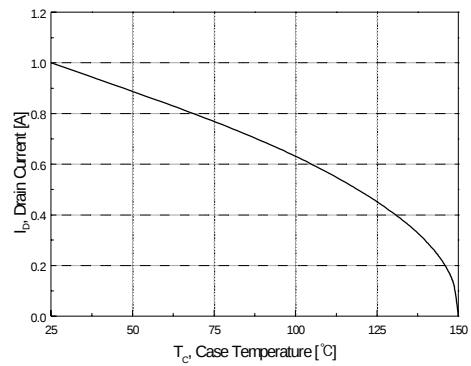


Figure 10. Maximum Drain Current vs Case Temperature

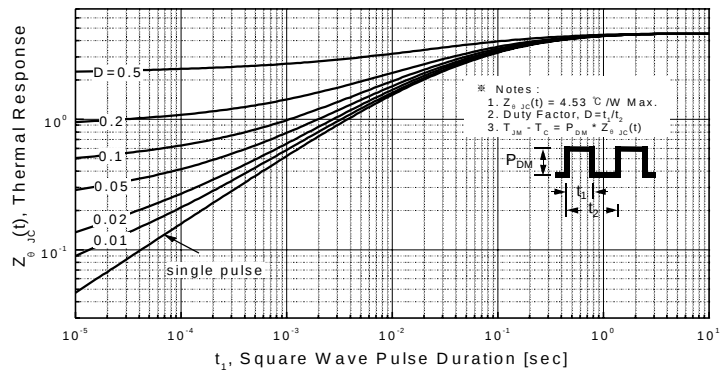
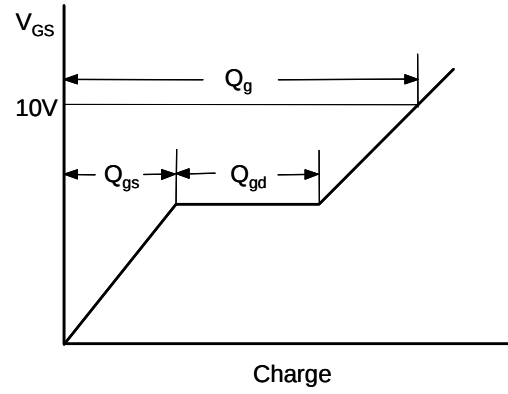
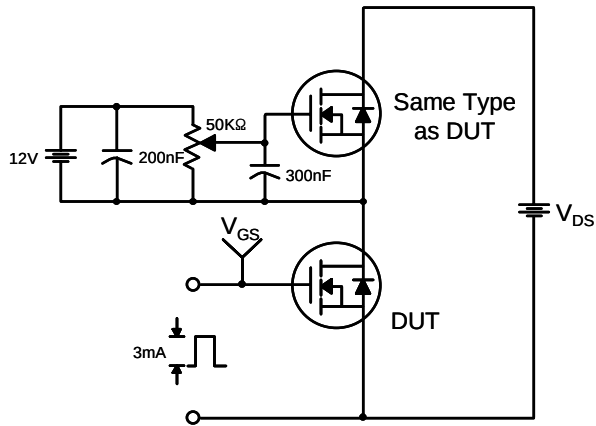
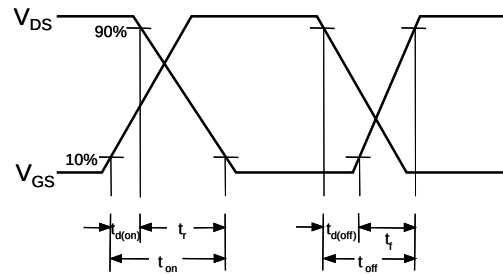
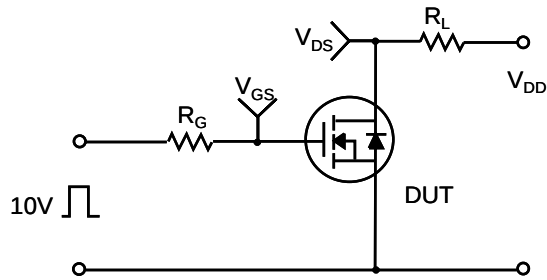


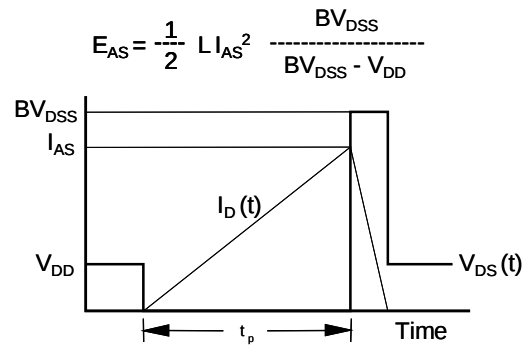
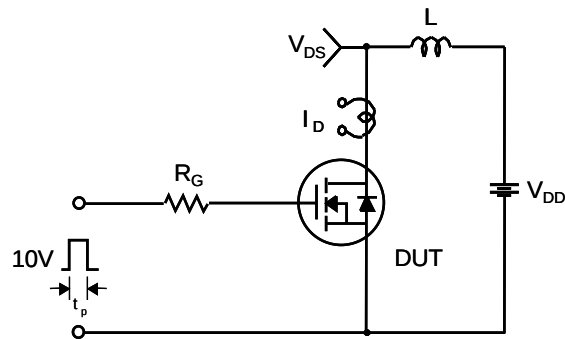
Figure 11. Transient Thermal Response Curve

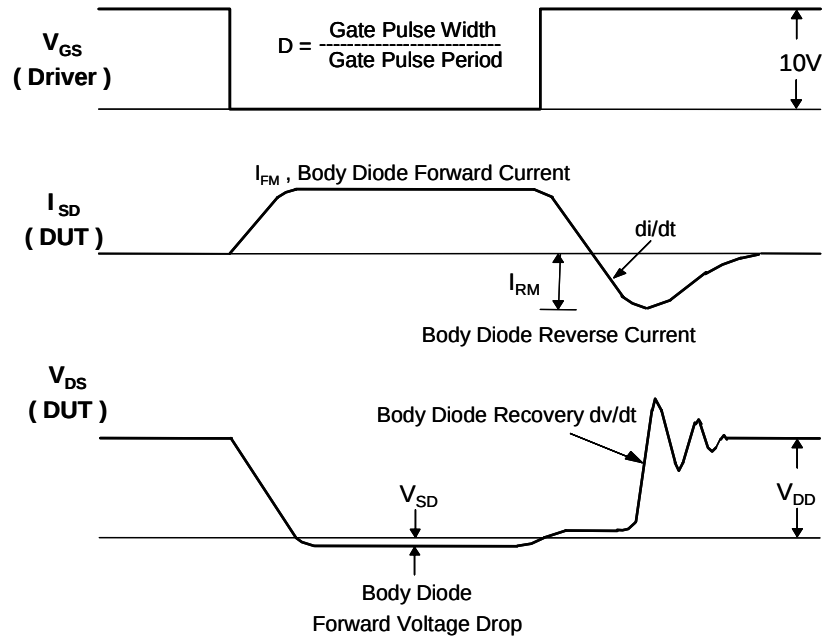
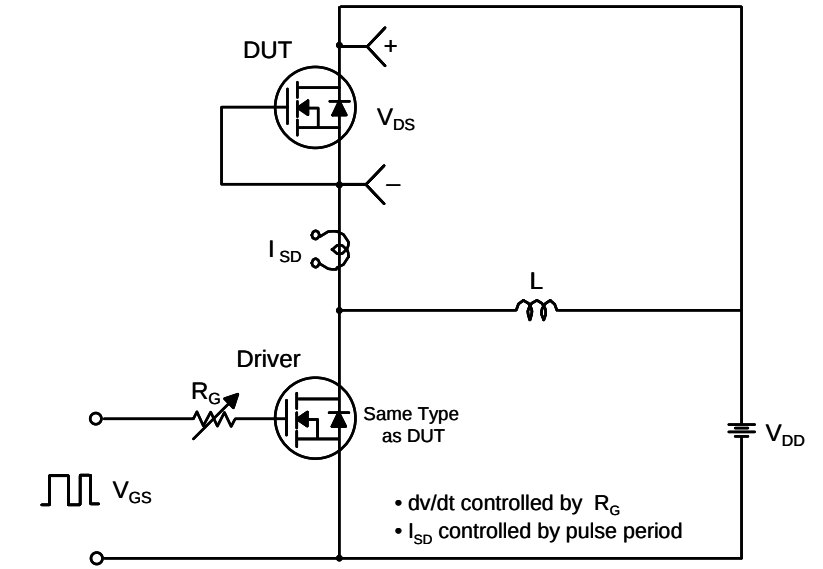


Resistive Switching Test Circuit & Waveforms

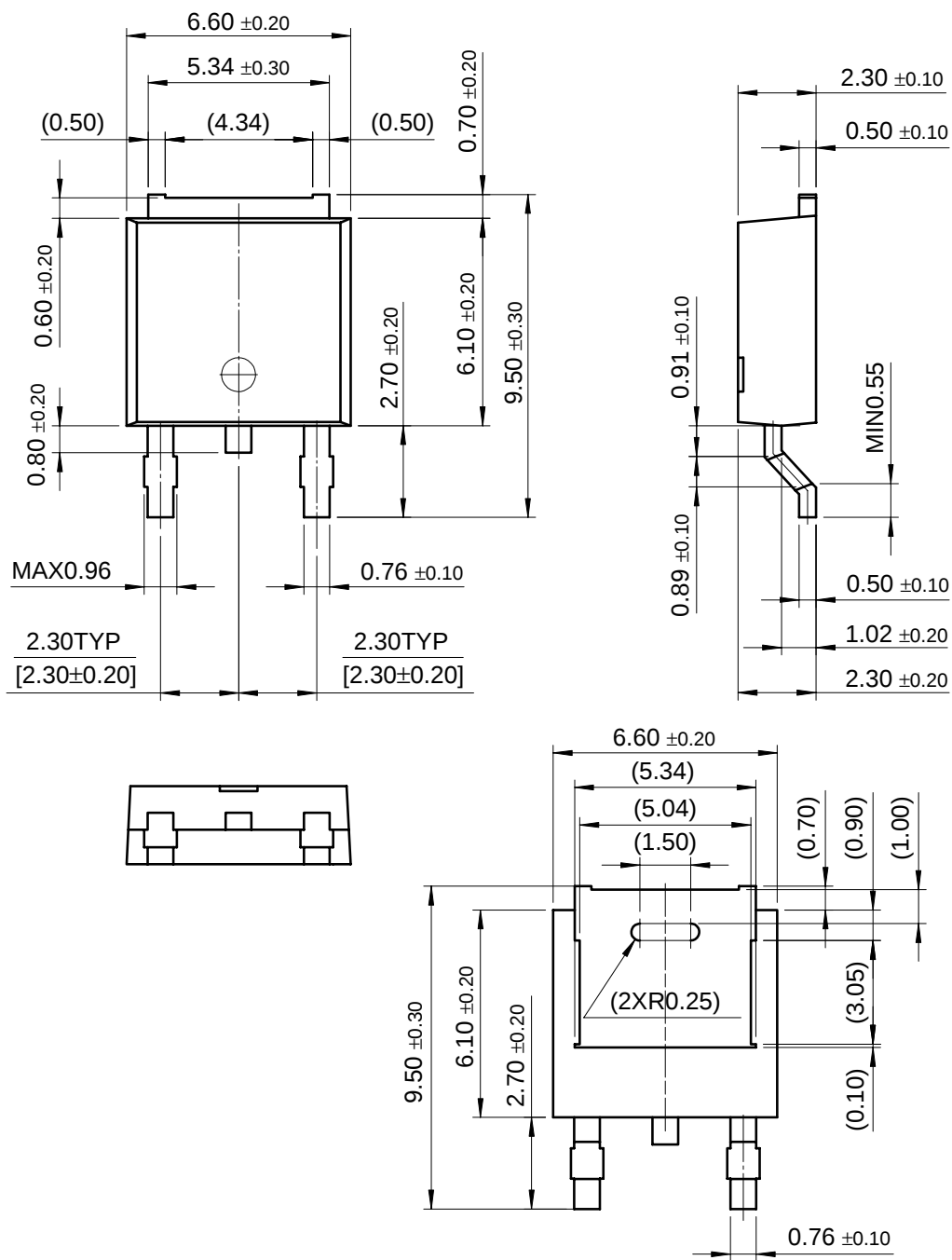


Unclamped Inductive Switching Test Circuit & Waveforms

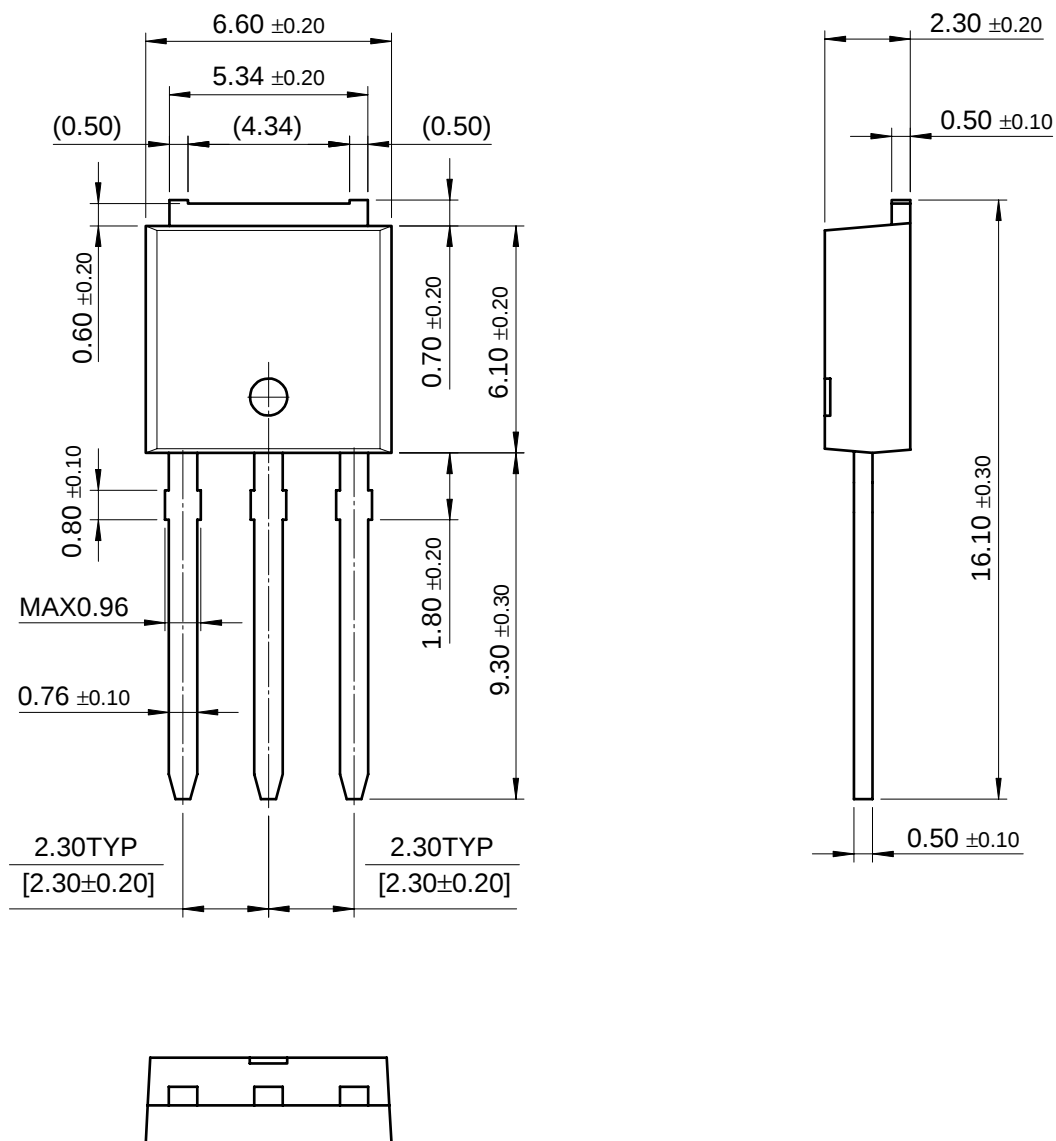




D-PAK



I-PAK





О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

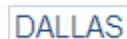
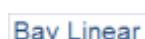
Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок





Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>